

第12回組込みシステム開発技術展

- 会期 2009年5月13日(水)～15日(金)
- 会場 東京ビッグサイト
- 主催 リード エグジビション ジャパン(株)

■3D表示のデジタルフォトフレーム

(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のブースでは、(株)コトがNEDOから受託したマルチメディア多機能チップの研究開発成果を紹介。同チップをメインプロセッサに採用した3D表示のデジタルフォトフレームなどの展示を行っていた(写真4)。実際に操作してみると、素早い応答性で使い心地が良く、特徴である3D表示は見やすさと飾りたくなるスタイリッシュな印象。写真の他にカレンダーや時刻が表示でき、搭載されたスピーカーから音楽を流すこともできる。



写真4 (株)コト
デジタルフォトフレーム